

KARTA TECHNICZNA

ECOBOND H

Ecobond H jest klejem przyjaznym dla środowiska, stosowany jest do przyklejania membran EPDM Sealeco do powierzchni poziomych, suchych lub lekko wilgotnych.

Dane techniczne

Baza:	Polimer MS
Kolor:	Szary / jasnoszary
Konsystencja:	Pasta
Lepkość (w 20°C):	39000 - 69000 mPa.s
Gęstość (w 20°C):	1,55 g/cm ³ ± 0,1
Okres przechowywania:	12 miesięcy w miejscu dobrze wentylowanym i suchym, w temperaturze od +5°C do +30°C.



Opakowania

Zawartość (ml/opakowanie)	Szt./karton	Waga/karton (kg)	Kartony/paleta	Waga/paleta (kg)
600	12	12	44	553
2800	4	18,2	20	389

Dostępność zależy od kraju. Prosimy skontaktować się z Waszym lokalnym dostawcą w zakresie dostępności.

Zużycie

340 - 650 g/m² - dla częściowego klejenia, w zależności od podłoża.
1100 g/m² - dla klejenia cało-powierzchniowego.

Instrukcje

Ecobond H jest gotowym do użycia klejem na bazie polimeru MS, stworzonym specjalnie do klejenia membran EPDM SealEco. Może być stosowany w warunkach pogodowych suchych lub lekko wilgotnych, w temperaturach pomiędzy +5°C i +30°C. W temperaturach pomiędzy +5°C i +15°C SealEco zaleca wstępne podgrzanie kleju przed użyciem, do maksimum 30°C. Dla wszystkich przypadków stosowania, temperatura kleju powinna wynosić >15°C. Ecobond H jest stosowany w postaci kropeł (koralików) ok. 10 x 5 mm. Klej powinien być nałożony punktowo przy pomocy odpowiedniej wyciskarki i dyszy Ecobond. W przypadku klejenia częściowego odległość pomiędzy kroplami kleju wynosi 120 mm. Po nałożeniu kleju, nie pozostawiać go na dłużej niż 10 minut (przy temp. 20°C i wilgotności wzgl. 50%). Rozłożyć membranę na warstwie kleju natychmiast, bez naprężania, następnie docisnąć ją do podłoża przy pomocy dużego wałka dociskowego lub sztywnej szczotki, aby uzyskać szerokość sklejenia ok. 25 mm. Istotne jest, aby w przypadku nakładania kilku punktów kleju pozostawić przerwy między pasami. W przeciwnym razie czas wiązania kleju znacznie się wydłuży, z powodu właściwości polimeru MS, który podczas utwardzania potrzebuje wilgoci. W zależności od rodzaju podłoża oraz warunków zewnętrznych, czas wiązania może wynosić od 1 do 15 dni. Nałożony klej, który jeszcze nie wysechł, może zostać usunięty przy pomocy środka czyszczącego Cleaning Wash 9700. Po całkowitym związaniu, klej nie może już zostać rozpuszczony i musi być usuwany mechanicznie.

Odpowiednie podłoża

Ecobond H został specjalnie stworzony do klejenia membran EPDM SealEco do różnych podłoży, takich jak: drewno, beton, beton komórkowy, metal, bitum modyfikowany oraz odpowiednie płyty termoizolacyjne. Podłoże powinno mieć temperaturę minimum +5°C, być czyste, suche oraz wolne od zatluszczeń od smarów czy olejów. W przypadku podłoży porowatych należy zastosować podkład gruntujący Primer 9800, pozostawiony do wyschnięcia przed zastosowaniem kleju Ecobond. Po więcej informacji prosimy zapoznać się z instrukcjami montażu.

Ważne

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa MSDS.

Zastrzeżenia

Informacje podane w niniejszym dokumencie obowiązują na dzień wystawienia. Najnowsze wersje są dostępne na stronie www.sealeco.com.